**NCAP FORUM REGISTRATION FORM**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称****Unit** |  |
| **地 址****Address** | 　 |
| **公司行业分类****Company industry classification** | 装备/Equipment□ 材料/Material□ 设计/Design□ 终端/End user□ 封测/OSATs□ 代工/Foundries□ 整合元件制造/IDM□ 资讯/Consulting□ 媒体/Media□大学/University□ 其他/Other□ |
| **主营业务****Main business** |  |
| **参会代表姓名****Name** | **职务****Title** | **邮箱****Email** | **联系手机号****Cellphone** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **会议联系人****Contact** | **姓名****Name** |  | **邮箱****Email** |  | **手机号****Mobile** |  |

**（注：本表填写后发电子邮件给我们，报名截止日期 9月18日，谢谢！）**

**报名咨询热线：**

**华进半导体封装先导技术研发中心有限公司--战略部**

张晓芸 Tel：13921535040， 0510-6667 9351， Email：xiaoyunzhang@ncap-cn.com

江苏无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋